

Dynasolve 225

Silicone cleaner

Dynasolve[®]225 は常温でシリコン硬化物を効果的に溶解・剥離するために開発された溶剤です。なお、当製品はリワーク用としてではなく、解析用としてのご使用を推奨しています。

主な用途

- ・電子部品におけるポッティング樹脂の剥離・除去
- ・コーティング材の除去・剥離
- ・その他、工業用シリコンの剥離・除去

特徴

- ・常温にて使用可能です。
- ・塩素系ではありません。

特性

- ・比重：0.81
- ・沸点：>112°C
- ・引火点：6°C

使用例

- ・Dynasolve[®]225 は常温にて使用される溶剤です。
- ・溶解・剥離後は必ずアルコールで洗浄した後に、水で洗い流して下さい。
- ①浸漬：ステンレス、ガラス、ポリエチレン等の容器に、溶解させる部品の水分を取り除き浸漬させ、揮発を防ぐため軽くカバーをしてください。振動又は超音波により溶解時間を短縮できます。一般的には5分～12時間程度で効果が得られます。
- ②ブラッシング：コーティングやシーラントは表面が乾かないようにして、スラッジを取り除きながら10～30分ブラッシングしてください。
- ③部分除去：ウエス等に浸し、表面が乾かないように10～30分あてがってください。

対象物質 ※必ずしも効果が得られることを保証するものではありません。

- ・封止剤
- ・コンフォーマルコーティング
- ・室温硬化型シリコン

他素材との相性

Dynasolve[®]225 の影響を受けにくいもの

- ・ほとんどの金属
- ・Teflon[®]
- ・ポリエチレン、ポリプロピレン

Dynasolve[®]225 の影響を受けやすいもの

- ・ナイロン
- ・ポリ塩化ビニル樹脂
- ・8時間以上アルミニウムに浸さないでください

注意事項

- ・Dynasolve[®]225 は引火性の液体です。
- ・当製品は日本国内における解析用としてのご使用を推奨しています。
- ・各種部材に与える影響については保証できかねます。ご使用の際は、必ずサンプル等で事前に影響をご確認ください。
- ・水との接触は避けてください。
- ・腐食の原因になりますのでアルミニウムを8時間以上浸漬させないでください。なお、水が混入した場合は、酸の形成物が発生し、その他の金属も腐食する可能性があります。
- ・ご使用の際は局所排気装置等にて十分に換気してください。
- ・取扱い中は、化学用の保護眼鏡・グローブ・防毒マスク等をご使用ください。詳しくはSDSをご参照ください。

DYNALOY

免責事項

この資料に記載する情報は弊社が信頼する資料に基づき作成いたしました。ご使用の際には貴社のご使用条件にて事前に十分な試験を行っていただき、貴社のご満足できる性能、効果の有無を必ずご確認下さい。また当資料でご紹介する情報はいかなる特許をも侵害しないことを保証するものではありません。弊社の都合により当資料の内容を変更することがございます。また新製品、用途の開発によりカタログ・技術資料の改定を行う場合がありますので随時ご請求下さい。ご使用の際に必要な安全情報は当資料には記載されておりません。ご使用前に安全データシート(SDS)及びパッケージまたはパッケージラベルに表示されている注意書きをよく読んで、使用上の安全を図って下さい。安全データシート(SDS)は代理店または弊社営業担当者にご依頼ください。

本 社	〒104-0061	東京都中央区銀座 8-13-1	銀座三井ビルディング 2 階	
		電子材料部 EME チーム	TEL 03-3545-5807	FAX 03-3543-8865
大 阪	〒541-0056	大阪市中央区久太郎町 3-6-8	御堂筋ダイワビル 10 階	
		電子材料部 EMW チーム	TEL 06-6282-4001	FAX 06-6282-4005
名古屋	〒460-0008	名古屋市中区栄 2-3-6	NBF 名古屋広小路ビル 4 階	
		電子材料部 EMC チーム	TEL 052-211-2206	FAX 052-211-2235